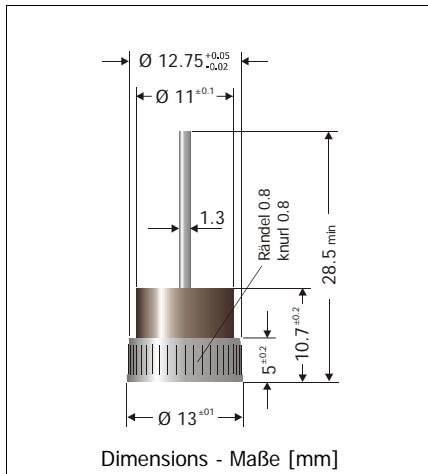


BYZ35A22 ... BYZ35A47, BYZ35K22 ... BYZ35K47

Silicon-Protectifiers with TVS characteristic – High Temperature Diodes
Silizium-Schutzgleichrichter mit Begrenzereigenschaft – Hochtemperatur-Dioden

Version 2006-04-27



Nominal Current Nennstrom	35 A
Nominal breakdown voltage Nominale Abbruchspannung	22 ... 47 V
Metal press-fit case with plastic cover Metall-Einpressgehäuse mit Plastik-Abdeckung	
Weight approx. Gewicht ca.	10 g
Compound has classification UL94V-0 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton	

**Maximum ratings**

Type / Typ Wire to / Draht an	Breakdown voltage Abbruchspannung $I_T = 100 \text{ mA}$	Reverse voltage Sperrspannung $I_R = 5 \mu\text{A}$	Max. clamping voltage Max. Begrenzerspanng. at / bei $I_{pp}, t_p = 1 \text{ ms}$
Anode	Cathode	$V_{BRmin} [\text{V}]$	$V_{BRmax} [\text{V}]$
BYZ35A22	BYZ35K22	19.8	24.2
BYZ35A27	BYZ35K27	24.3	29.7
BYZ35A33	BYZ35K33	29.7	36.3
BYZ35A39	BYZ35K39	35.1	42.9
BYZ35A47	BYZ35K47	42.3	51.7

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 150^\circ\text{C}$	I_{FAV}	35 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	I_{FRM}	72 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	360/400 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	660 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschiichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_J T_S		-50...+215°C -50...+215°C
Max. junction temperature in case of "Load-Dump" Max. Sperrschiichttemperatur bei "Load-Dump"	T_{jmax}		+280°C

¹ Max. case temperature $T_C = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_C = 150^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Forward Voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 35 \text{ A}$	V_F	< 1.1 V
Thermal Resistance Junction – Case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse			R_{thc}	< 0.8 K/W
Maximum pressing force Maximaler Einpressdruck			F_{pmax}	7 kN

